



平成27年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年10月31日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6920 URL http://www.lasertec.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡林 理
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 内山 秀 TEL 045-478-7111
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月12日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
 四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年6月期第1四半期の連結業績（平成26年7月1日～平成26年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年6月期第1四半期	1,747	80.0	86	—	132	—	82	—
26年6月期第1四半期	970	△73.6	△508	—	△511	—	△326	—

(注) 包括利益 27年6月期第1四半期 136百万円 (—%) 26年6月期第1四半期 △246百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年6月期第1四半期	3.66	3.65
26年6月期第1四半期	△14.47	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年6月期第1四半期	20,286	16,991	83.6	752.33
26年6月期	21,687	17,463	80.4	773.26

(参考) 自己資本 27年6月期第1四半期 16,959百万円 26年6月期 17,431百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年6月期	—	0.00	—	27.00	27.00
27年6月期	—	—	—	—	—
27年6月期(予想)	—	0.00	—	34.00	34.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 平成27年6月期の連結業績予想（平成26年7月1日～平成27年6月30日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	5,600	2.3	500	△40.9	500	△45.8	300	△50.8	13.31
通期	15,000	10.2	3,200	3.3	3,200	1.2	2,150	9.2	95.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 一社（社名）－、除外 一社（社名）－

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	27年6月期1Q	23,571,600株	26年6月期	23,571,600株
② 期末自己株式数	27年6月期1Q	1,028,800株	26年6月期	1,028,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年6月期1Q	22,542,800株	26年6月期1Q	22,540,800株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
4. 補足情報	10
(1) 品目別生産実績	10
(2) 品目別受注高及び受注残高	10
(3) 品目別販売実績	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、米国で回復傾向が鮮明となってきたものの、欧州の景気低迷が長期化し、中国やその他新興国においても成長が鈍化するなど不透明な状況が続いております。

わが国経済は、企業部門で設備投資を中心に改善が見られるものの、消費増税後の個人消費の回復が遅れており、前年度から続いてきた景気回復のペースが鈍化する懸念が出てきております。

当社グループの主たる事業領域である半導体業界では、設備投資の牽引役であった大手ファウンドリの投資が、20nmノード向けから14/16nmノード向けに切り替わる端境期となり、低調に推移しました。

当社グループが参入しているその他の事業領域に関し、まずFPD業界では、スマートフォン用の高精細パネルの生産に使われるフォトマスク向けの設備投資が数年ぶりに復活してきました。太陽電池業界は、設備投資の抑制された状況が続きました。リチウムイオン電池業界は、着実な市場成長が継続しました。

このような状況下、当第1四半期連結累計期間の売上高は17億47百万円（前年同期比80.0%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が97百万円（前年同期比80.8%減少）、その他が12億22百万円（前年同期比2442.0%増加）、サービスが4億27百万円（前年同期比2.9%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が86百万円（前年同期は営業損失5億8百万円）、経常利益が1億32百万円（前年同期は経常損失5億11百万円）、四半期純利益が82百万円（前年同期は四半期純損失3億26百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態

当第1四半期連結会計期間末における総資産は202億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億1百万円減少いたしました。これは主に、仕掛品が7億56百万円、受取手形及び売掛金が6億13百万円増加したものの、現金及び預金が24億29百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、当第1四半期連結会計期間末残高は32億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億29百万円減少いたしました。これは主に、賞与引当金が1億80百万円増加したものの、未払法人税等が6億69百万円、支払手形及び買掛金が1億39百万円、役員賞与引当金が1億14百万円減少したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は169億91百万円となり、また自己資本比率は83.6%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24億31百万円減少し、36億88百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、18億40百万円の支出（前年同期比223.4%増）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額8億11百万円、法人税等の支払額7億25百万円、売上債権の増加額5億75百万円などの支出要因が、賞与引当金の増加額1億80百万円、仕入債務の増加額1億62百万円、税金等調整前四半期純利益1億32百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、14百万円の支出（前年同期比20.6%減）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出14百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、6億8百万円の支出（前年同期比15.1%減）となりました。これは主に、配当金の支払額6億8百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年6月期通期業績予想につきましては、平成26年8月8日に公表した予想から変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,190,316	3,760,977
受取手形及び売掛金	1,926,290	2,539,492
仕掛品	3,566,295	4,323,158
原材料及び貯蔵品	713,541	773,014
繰延税金資産	933,245	950,228
その他	980,376	590,970
貸倒引当金	△6,226	△2,866
流動資産合計	14,303,838	12,934,975
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,014,685	1,988,845
機械装置及び運搬具(純額)	12,039	11,056
工具、器具及び備品(純額)	216,192	206,848
リース資産(純額)	6,380	6,050
土地	4,254,773	4,254,773
建設仮勘定	8,014	8,509
有形固定資産合計	6,512,085	6,476,083
無形固定資産	591	594
投資その他の資産		
投資有価証券	531,718	543,710
長期未収入金	220,002	220,002
繰延税金資産	58,446	70,138
その他	61,375	41,406
貸倒引当金	△228	△228
投資その他の資産合計	871,313	875,028
固定資産合計	7,383,990	7,351,707
資産合計	21,687,828	20,286,682

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	655,796	516,291
未払法人税等	753,058	83,740
前受金	1,580,425	1,497,308
賞与引当金	—	180,321
役員賞与引当金	126,000	11,557
製品保証引当金	410,949	315,177
その他	471,049	451,758
流動負債合計	3,997,281	3,056,154
固定負債		
退職給付に係る負債	198,047	209,646
その他	29,281	29,488
固定負債合計	227,328	239,135
負債合計	4,224,609	3,295,289
純資産の部		
株主資本		
資本金	931,000	931,000
資本剰余金	1,080,360	1,080,360
利益剰余金	16,267,648	15,741,430
自己株式	△978,041	△978,041
株主資本合計	17,300,966	16,774,749
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	237,994	241,695
為替換算調整勘定	△107,424	△56,733
その他の包括利益累計額合計	130,569	184,961
新株予約権	31,682	31,682
純資産合計	17,463,218	16,991,393
負債純資産合計	21,687,828	20,286,682

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)
売上高	970,874	1,747,178
売上原価	701,977	794,232
売上総利益	268,897	952,945
販売費及び一般管理費	777,703	866,076
営業利益又は営業損失(△)	△508,806	86,869
営業外収益		
受取利息	499	404
為替差益	—	43,529
その他	1,862	2,045
営業外収益合計	2,361	45,980
営業外費用		
支払利息	3,251	668
為替差損	1,556	—
その他	—	49
営業外費用合計	4,807	717
経常利益又は経常損失(△)	△511,252	132,131
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	△511,252	132,131
法人税、住民税及び事業税	18,841	83,407
法人税等調整額	△203,781	△33,714
法人税等合計	△184,940	49,693
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△326,311	82,438
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△326,311	82,438

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△326,311	82,438
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	66,174	3,700
為替換算調整勘定	13,945	50,691
その他の包括利益合計	80,119	54,392
四半期包括利益	△246,191	136,830
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△246,191	136,830
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月1日 至平成25年9月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年7月1日 至平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△511,252	132,131
減価償却費	52,058	50,407
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△27,577	△3,375
賞与引当金の増減額(△は減少)	141,772	180,321
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△111,000	△114,443
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△44,849	△94,653
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△2,260	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	11,361
受取利息及び受取配当金	△499	△404
支払利息	3,251	668
為替差損益(△は益)	5,460	△25,614
売上債権の増減額(△は増加)	944,658	△575,596
たな卸資産の増減額(△は増加)	△550,530	△811,012
未収入金の増減額(△は増加)	4	△681
仕入債務の増減額(△は減少)	△252,372	162,354
前受金の増減額(△は減少)	430,406	△84,670
その他	△213,403	58,022
小計	△136,133	△1,115,183
利息及び配当金の受取額	469	703
利息の支払額	△3,283	△668
法人税等の支払額	△430,172	△725,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	△569,120	△1,840,345
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△18,133	△14,592
その他	△236	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,369	△14,592
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△176,500	—
配当金の支払額	△540,979	△608,655
その他	—	△330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△717,479	△608,985
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,578	32,064
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,303,390	△2,431,858
現金及び現金同等物の期首残高	3,967,601	6,120,176
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,664,211	3,688,317

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第1四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	前 年 同 期 比
製 品		千円	千円	%
	半導体関連装置	1,873,048	1,145,428	61.2
	その他	106,031	1,044,217	984.8
	小計	1,979,080	2,189,645	110.6
サービス		415,674	427,769	102.9
合計		2,394,754	2,617,415	109.3

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 品目別受注高及び受注残高

第1四半期連結累計期間における受注状況を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		受 注 高			受 注 残 高		
		前 期	当 期	前年同期比	前 期	当 期	前年同期比
製 品		千円	千円	%	千円	千円	%
	半導体関連装置	790,363	1,778,337	225.0	4,326,445	7,135,110	164.9
	その他	195,733	201,854	103.1	250,113	191,679	76.6
	小計	986,096	1,980,191	200.8	4,576,558	7,326,789	160.1
サービス		406,415	361,512	89.0	238,807	244,136	102.2
合計		1,392,512	2,341,703	168.2	4,815,366	7,570,925	157.2

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。
2. 受注高には受注取消・変更等による調整額が含まれております。
3. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 品目別販売実績

第1四半期累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	前 年 同 期 比
製 品		千円	千円	%
	半導体関連装置	507,119	97,178	19.2
	その他	48,080	1,222,230	2,542.0
	小計	555,200	1,319,408	237.6
サービス		415,674	427,769	102.9
合計		970,874	1,747,178	180.0

- (注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。